



2025 年 5 月 15 日

各 位

東京都新宿区揚場町2番1号
DAIKO XTECH株式会社
代表取締役社長 松山 晃一郎
(コード番号8023 東証スタンダード市場)
問合せ先
取締役執行役員コーポレート本部長 間渕 剛志
(TEL03-3266-8111)

中間配当の実施に関するお知らせ

当社は 2025 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2026 年 3 月期より中間配当を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 中間配当の実施の概要及び理由

当社はこれまで年1回の期末配当を実施してまいりましたが、2026 年 3 月期より、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、中間配当、期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことといたします。

なお、当社の定款第43条におきまして、当社は取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨が定められております。

2. 中間配当基準日

2025 年 9 月 30 日

3. 2026 年 3 月期（2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日）配当予想

	年間配当金(円)		
	第2四半期末	期末	合計
2026 年 3 月期予想 (2025 年 5 月 15 日公表)	18 円 00 銭	18 円 00 銭	36 円 00 銭
(ご参考)2025 年 3 月期	0 円 00 銭	32 円 00 銭	32 円 00 銭

(注)中間配当は、2025 年 9 月 30 日最終の株主名簿に記載または記録された株主様を対象といたします。また、中間配当の配当支払い開始日及び配当額につきましては、中間決算に関する取締役会で正式に決定する予定です。なお、2025 年 3 月期の期末配当につきましては、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 72 回定時株主総会の決議を経て正式決定する予定です。

以 上